

正本

檔 號：

保存年限：

衛生福利部食品藥物管理署 函

機關地址：11561 臺北市南港區昆陽街161-2號

傳 真：(02)2787-7589

聯絡人及電話：潘振宇(02)2787-8088

電子郵件信箱：davidpan0306@fda.gov.tw

40767

台中市西屯區工業區一路70號5樓之2

受文者：中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會

發文日期：中華民國106年7月3日

發文字號：FDA器字第1061605127號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：第5屆臺日醫藥交流會議講題提案表

主旨：為籌辦第5屆臺日醫藥交流會議，請協助集思廣益，轉知所屬人員研提會議議題等資料，請查照惠復。

說明：

- 一、「臺日藥物法規合作框架協議」業於102年11月5日完成簽署，臺日於此架構下，成立工作小組討論具體合作事宜，並每年輪流舉辦臺日醫藥交流會議，促進雙方交流及瞭解。
- 二、本(106)年度旨揭交流會議暫定於11月下旬在臺北舉行，為強化藥政合作關係及增進我國產業進出口之便利性，請協助集思廣益，就醫療器材需強化臺日雙方業者/官方瞭解之部分（如產業界關心之議題），研提會議講題、建議講題理由及講師建議等資料，並依附表格式填列後於本年7月28日前惠復，俾利辦理會議後續規劃等事宜。
- 三、另為利時效性，請先以電子郵件(davidpan0306@fda.gov.tw)將彙整後之會議講題提案表回傳本案聯絡人潘先生。

正本：台灣醫療暨生技器材工業同業公會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台灣先進醫療科技發展協會、財團法人工業技術研究院量測技術發展中心、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人電子檢驗中心、財團法人塑膠工業技術發展中心

副本：

署長吳秀梅

裝

訂

線

第五屆臺日醫藥交流會議講題提案表

106.06.27

#	講題(含中、英文)	建議講題理由	建議講師
1			
2			

(可自行增加欄列)